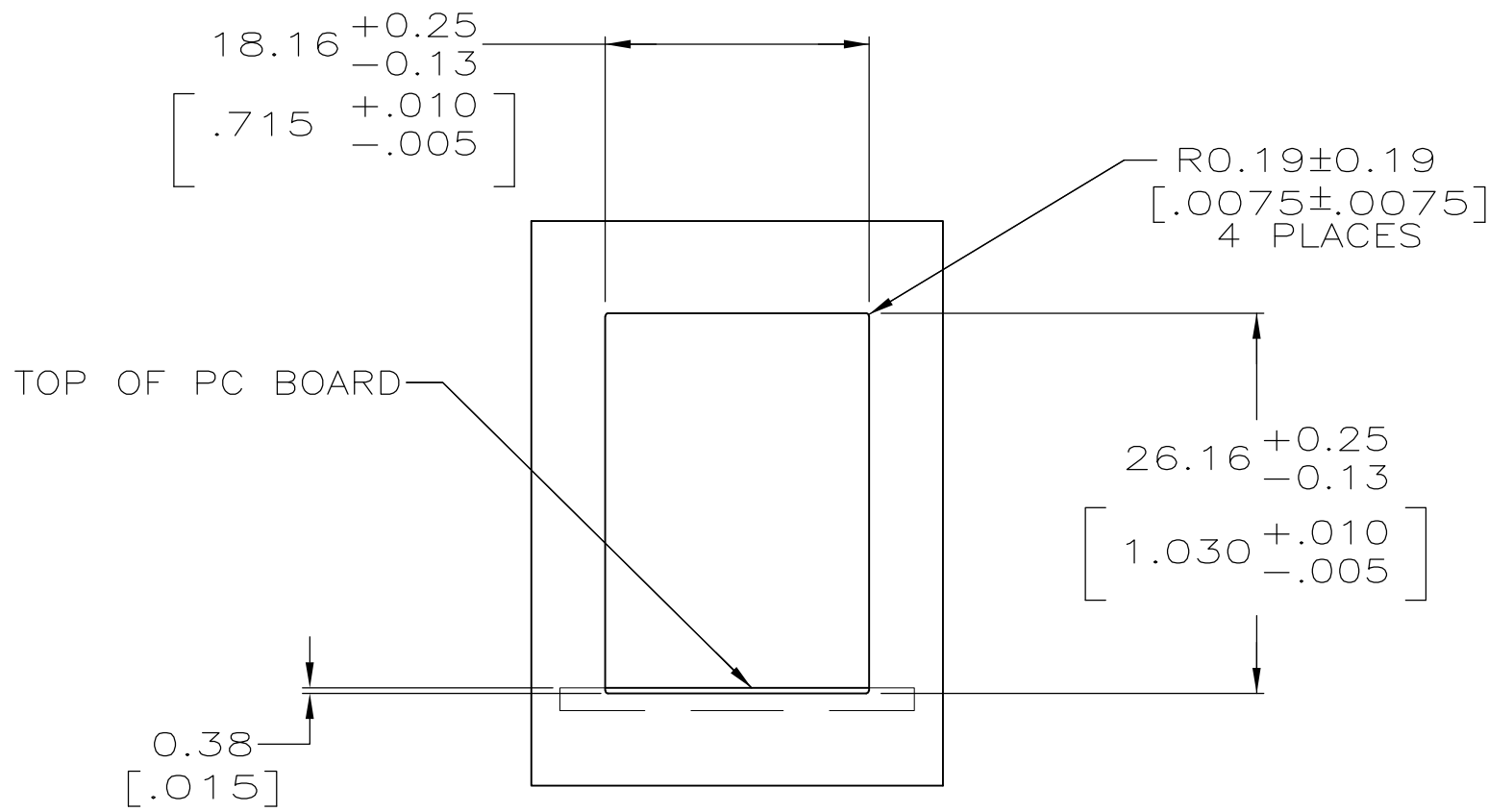
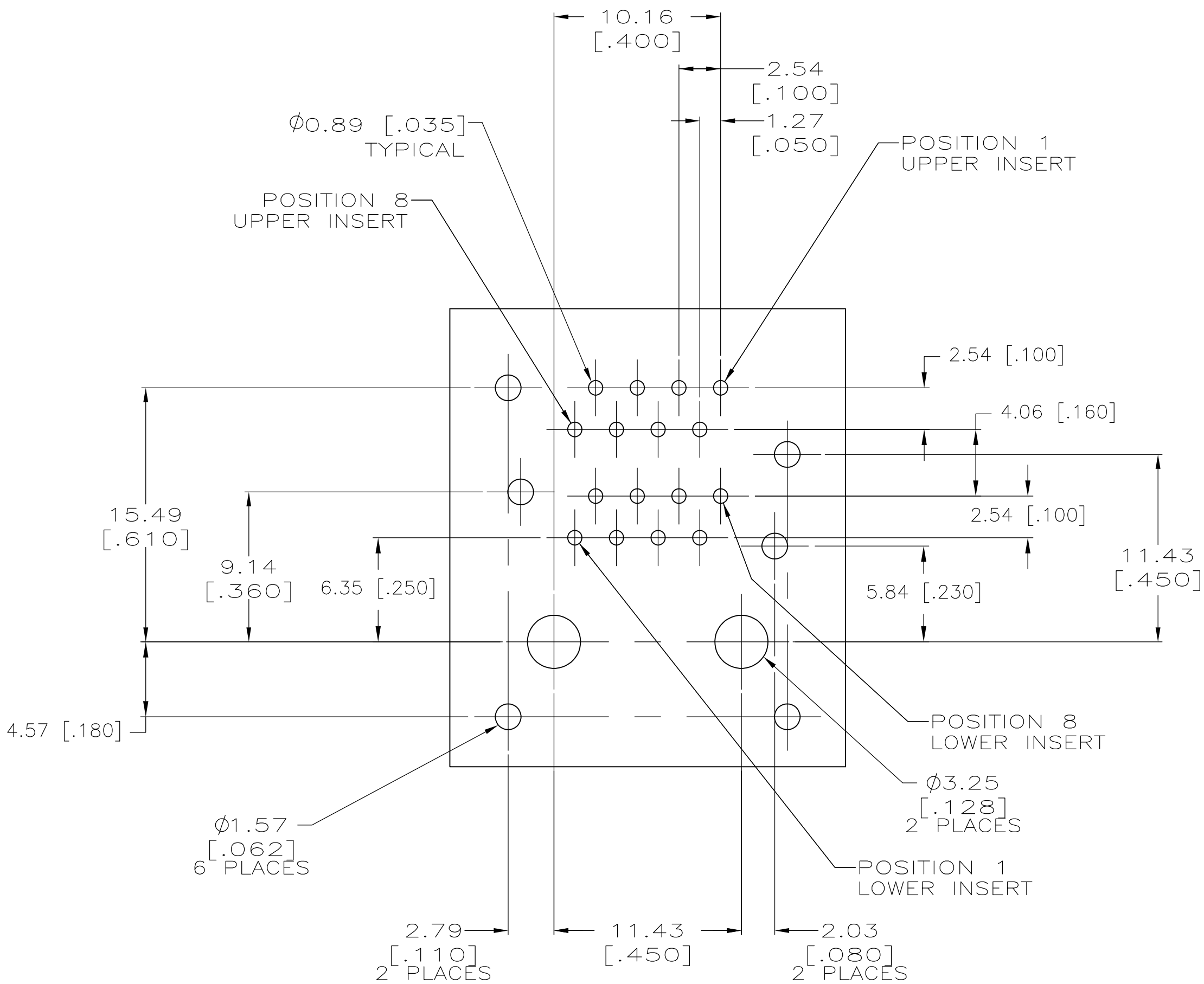
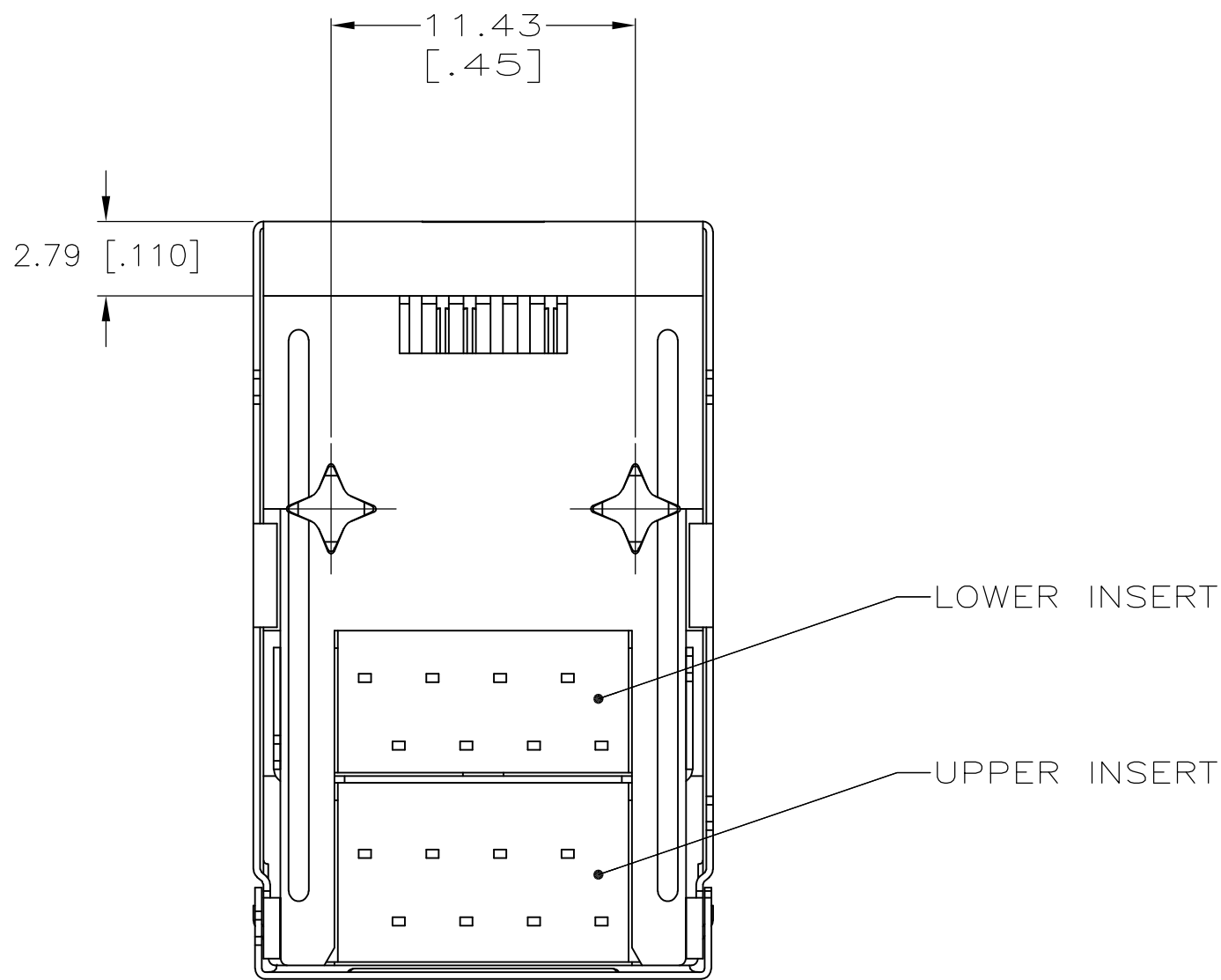
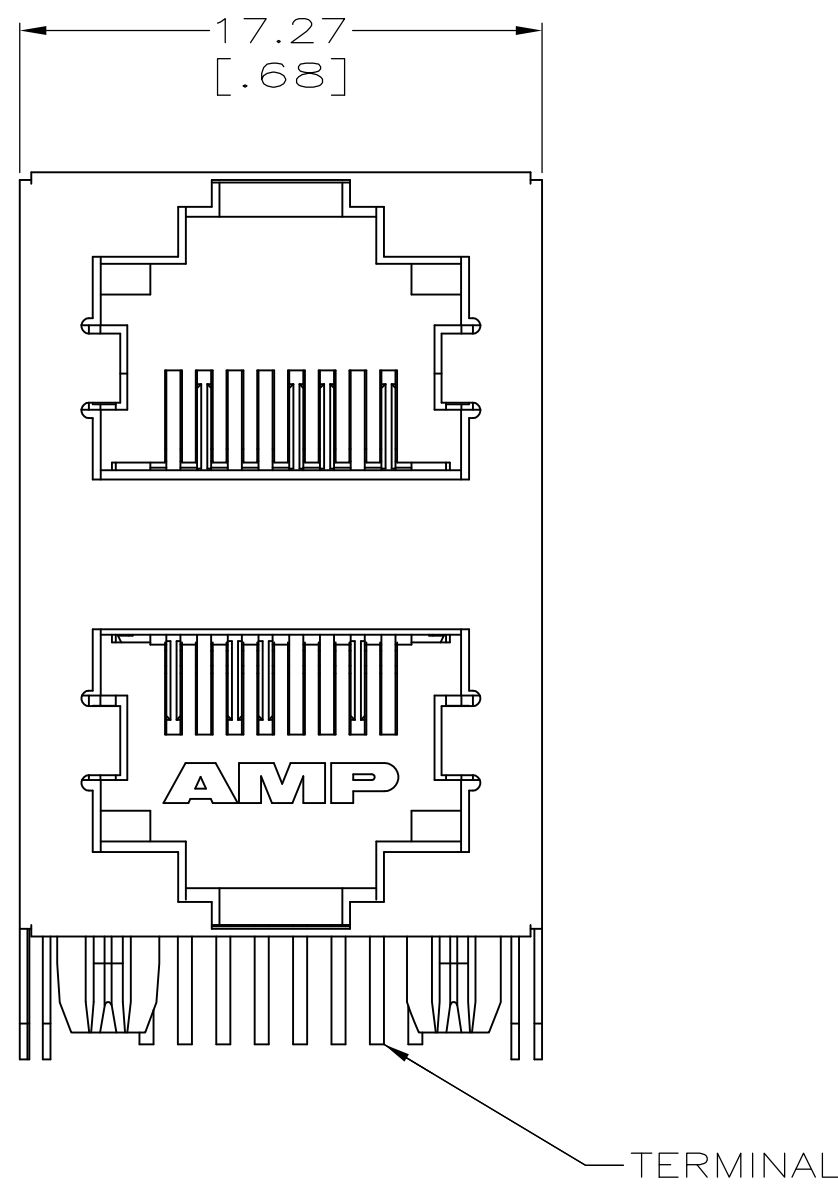
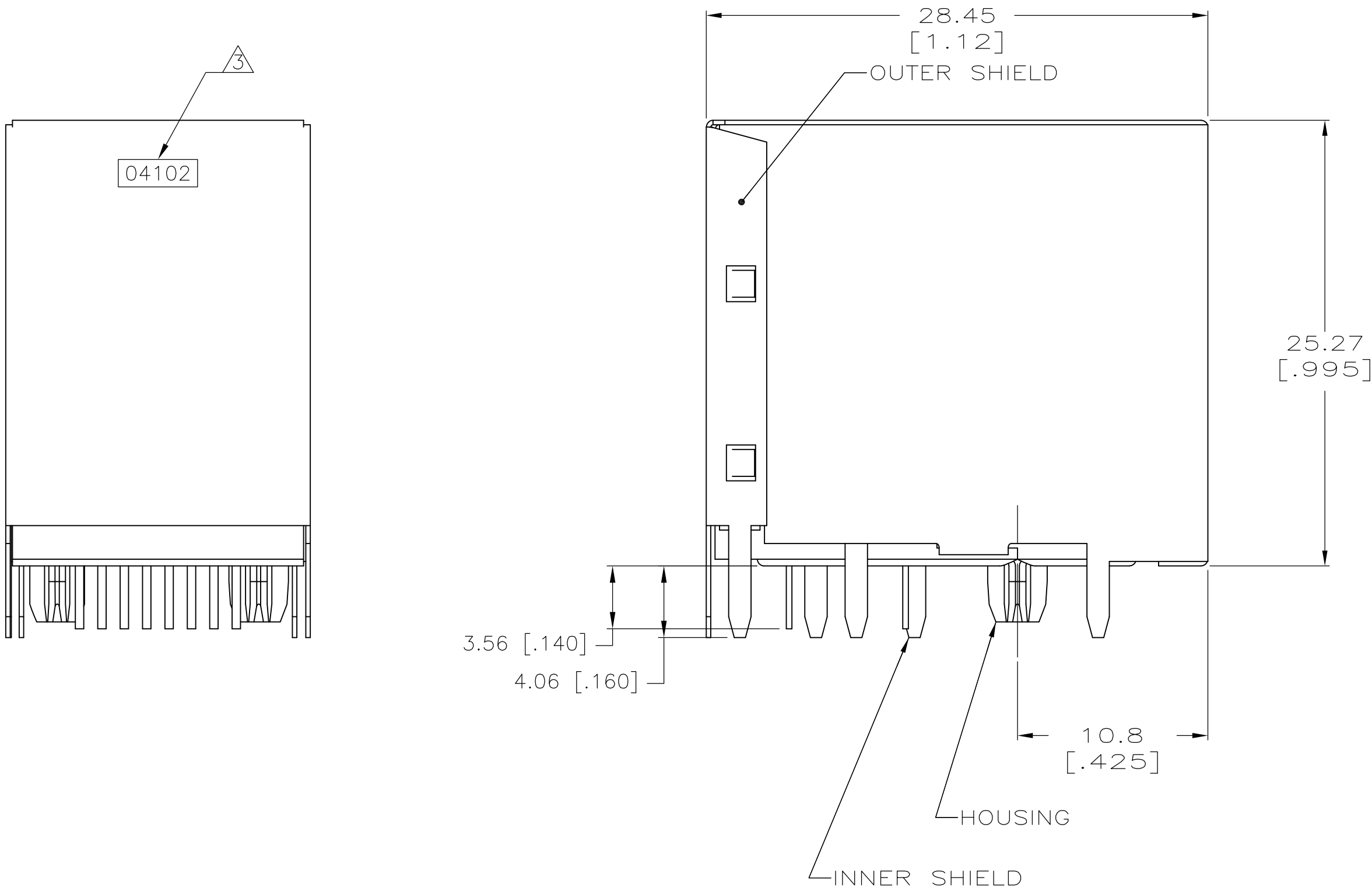


LOC	DIST	REVISIONS				
		F	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
AA	22					
		A2		REVISED PER ECO-11-005033	29MAR11	RK

- ⚠ MATERIAL:
HOUSING – PCT POLYESTER, BLACK, UL94V-0.
OVERMOLDED TERMINAL ARRAY – PBT, BROWN.
TERMINALS – 0.33 [.013] THICK PHOS BRONZE
PLATED WITH 1.27um [.000050] MIN THICK
HARD GOLD IN LOCALIZED AREA AND 3.81um
[.000150] MIN THICK MATTE TIN SOLDER
AREA OVER 1.27um [.000050] MIN THICK
NICKEL UNDERPLATE.
SHIELDS – 0.25 [.010] THICK COPPER ALLOY
PLATED WITH 1.27 um [.000050] MINIMUM NICKEL
AND 2.03 um [.000080] MINIMUM HOT TIN DIP
ON PCB GROUND TABS.
- ⚠ JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND
REGULATIONS, PART 68 SUBPART F.
- ⚠ DATE CODE LOCATED ON REAR OF PART
APPROXIMATELY AS SHOWN:
FIRST 2 DIGITS ARE LAST 2 DIGITS OF YEAR,
SECOND 2 DIGITS ARE MANUFACTURING
WORK WEEK,
LAST DIGIT IS DAY OF WEEK, WITH SUNDAY = 1.



PC BOARD LAYOUT VIEWED FROM COMPONENT SIDE

SUGGESTED PANEL CUTOUT DIMENSIONS
SCALE 2:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN L. VARELA - DOCKS CHK J. WESTMAN APVD S. FLICKINGER		06/JUN/2005 06/JUN/2005 06/JUN/2005		5569380-1 PART NUMBER	
						TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC		NAME		STACKED MODULAR JACK ASSEMBLY, 2 X 1 PORT, 8 POSITION, SHIELDED, PRINTED CIRCUIT BOARD GROUND, CATEGORY 5	
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.25[.01] 3 PLC ± 0.13[.005] 4 PLC ± -		108-1163-2 APPLICATION SPEC 114-2048		SIZE A1 00779			
		ANGLES ± - FINISH		WEIGHT -					
MATERIAL 				CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1		SHEET 1 OF 1 REV A2	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9